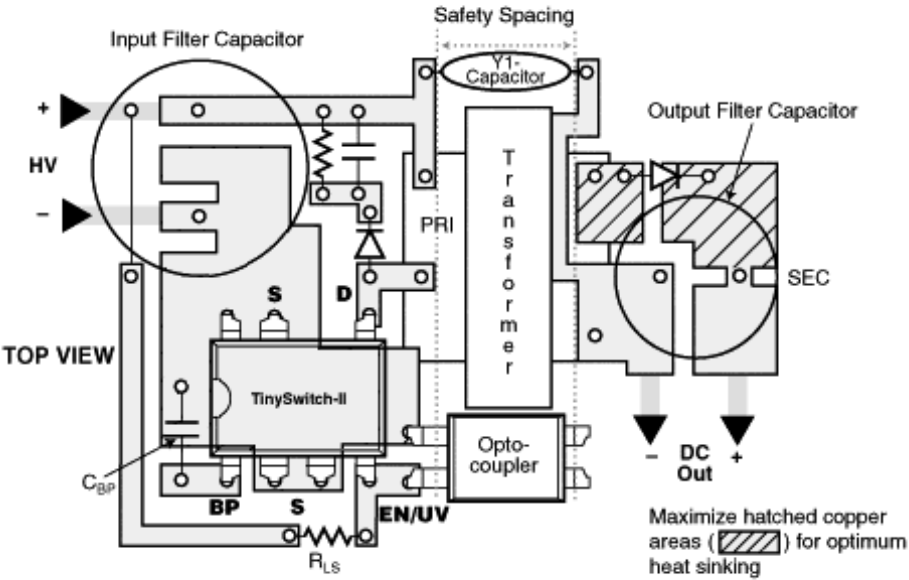




Щелкните на значке Показать, чтобы выделить фрагмент печатной платы, относящийся к тексту рекомендации.

	Описание	Показать
1	Сделайте площадку вывода SOURCE (S) как можно больше для лучшего теплоотвода	
2	Старайтесь минимизировать длину дорожки стока	
3	Емкость вывода BYPASS должен быть как можно ближе к выводам BYPASS и SOURCE	
4	Старайтесь прокладывать "шумные" дорожки вдали от вывода EN/UV	
5	Дорожки токов обмотки смещения должны быть проложены вблизи входного конденсатора	
6	Старайтесь минимизировать длину цепи рассеяния высоковольтного выброса	
7	Соедините Y-конденсатор с выводом В первичной стороны для большей защиты от утечек. Старайтесь сделать дорожки максимально короткими	
8	Площадки для подключения ОС к вторичной обмотке, выходному диоду и выходному фильтрующему конденсатору должны быть минимизированы	